No, IS-10109A 来歷/REV. 製 仕 書 2 品 様 頁 1/6PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 18-07-'12 題: 10109 シリーズ 0.635 mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 10109 0.635 mm pitch board to board connector 改訂年月日 18-03-'15 REVISED DATA

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製10109シリーズ0.635mmピッチボードトゥボードコネウタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する)

適合ソケット: IMSA-10109S-***-** 適合プラグ: IMSA-10109B-***-**

3. 定格

(2)最大定格電流 : 0.5A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 10109-0.635~mm pitch board to board connector.

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.
(Applied for Pb free plate product)
Socket: IMSA-10109S-***-*
Plug: IMSA-10109B-***-*

3.Rating

(1)Maximum rating voltage : 50 V (AC,DC)(2)Maximum rating current : 0.5A(3)Temperature range : $-40 \sim +105 ^{\circ}\text{C}$

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition. Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C Ambient humidity : $25\sim85\%$ RH

5. 特性

5-1.電気的特性

5.Performance

5-1.Electrical performances

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 100mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:120mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial : $100 \text{m} \Omega$ or below
		as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $120 \text{m}\Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間に AC250V を 1 分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.
	Withstanding	Terminals.	
	Voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。	初期値:500MΩ以上
	Insulation	It shall be measured when DC250V is applied to between next	Initial: $500M\Omega$ or more
	Resistance	terminals.	耐湿試験後:100ΜΩ以上
			After humidity test: $100 \mathrm{M}\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ
	i.		変形、変色等のない事。
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,
			Discoloration and crushed .

5-2.機械的特性 5-2.Functional performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	2.9N 以上		
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。			
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	2.9N or more.		
	force	per minute, and measured the force when the contact			
ļ		begins to remove from the housing.			
2	ポストの保持力	ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜	2.9N 以上		
		け始めるまでの荷重を測定する。			
	Post retention	It shall be pushed to the post at the speed of 25mm per	2.9N or more		
	force	minute, and measured the force when the post begins to			
		remove from the base.			
3	挿抜力	ソケットとプラグを25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)		
		この時の荷重を測定する。	挿入力: 2.45N以下/極		
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	抜去力: 0.05N以上/極		
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 2.45N or		
		force of insertion and extraction.	below / terminal		
			Extraction force: 0.05N or		
			more / terminal		
4	挿抜耐久性	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し	120mΩ以下		
		挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。			
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	$120 \mathrm{m}\Omega$ or below		
	endurance	30 times at the speed of 25mm per minute and measured			
		the contact resistance after the test.			

		No. IS-10109A 来歷	/REV.	2 頁/Page 2/6
No.	項目/Items		/ REV.	
5	振動試験	条件/Test conditions コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数	計除由 1	規格/specifications
5	www.maxion test		試験中 $1 \mu s$ 以上の瞬断のない事。 試験後: $120 m \Omega$ 以下 Discontinuity: $1 \mu s$ or less After the test : $120 m \Omega$ or below	
		The connector mated is vibrated in the frequency range of		
6	衝擊試験	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度	試験中1μs 以上の瞬断の無いこと 試験後:120mΩ以下	
	Shock test			uity: $1 \mu \mathrm{s}$ or less etest: $120 \mathrm{m} \Omega$ or below
<u>5-3.</u> 璟	環境特性	<u>5-3.Environmental</u>	perform	
No.	項目/Items	条件/Test conditions		規格/specifications
1	耐熱性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間 放置し、放置後接触抵抗を測定する。		DmΩ以下
0	Heat resistance	The connector mated is exposed in the heat chamber $105\pm2^{\circ}$ C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the term of the contact resistance after	est.	0 m Ω or below
2	耐湿性	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の 雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	0) 120	OmΩ以下
	Humidity	The connector mated is exposed in the humidity chamber $60\pm2^{\circ}$ $90\sim95\%$ RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	℃, 120	$0 \mathrm{m}\Omega$ or below
3	塩水噴霧試験	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。		
	Salt spray test	The connector mated is exposed in the salt spray chamber $35\pm2^{\circ}$ C, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	120	$0 \mathrm{m}\Omega$ or below
4	S〇₂ガス試験	the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 40 ± 2 °C,相対湿度 75 %RH、濃度 10 ± 3 ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。		OmΩ以下
	SO ₂ gas test	The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C, 75%RH 10 ± 3 ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.		$0 \mathrm{m}\Omega$ or below
5	H ₂ Sガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%RH、濃度 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 120mΩ以下		0mΩ以下
	H ₂ S gas test	The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C, 75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.		
6	冷熱衝擊試験	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして 10 サイクルタ し、試験後接触抵抗を測定する。	実施 120	0mΩ以下
	Thermal shock test	The connector mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.	120	$0 \mathrm{m} \Omega$ or below
		+85± 2℃ Ambient 常温 temperature 30min		
		-55±3℃		

No	IS-10109A	来歷/REV.	9	頁/Page	3/6
INO.	15-10109A	未産/ REV.	Z	貝/ Page	3/0

	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
7	温湿度サイクル試験	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして	120mΩ以下	
		10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。		
	Humidity	The connector mated is exposed 10 cycles in the following	$120 \mathrm{m}\Omega$ or below	
	Resistance	conditions. It shall be measured the contact resistance after		
	(cycling)	the test.		
		+80±2°C		
		90~95%RH		
		-20±3°C		
		$ \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow $		
		← 1 cycle →		

5-4.その他の特性

= 4 O 1	c
5-4 (Ither)	performance
o-4. Ouici	periorinance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
		Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	付着する事。
	Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the
		into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s.	area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて半田耐熱試験を行う。	端子のガタ 割れ等のないこと
	Resistance to	The pin header shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw and scratch.
	soldering heat	the following condition.	
		条件/condition	
		(1)リフローの場合/In case of reflow	
		適用回数/Applied number : 2 回/twice	
		1° by the Diethic CD and Colored to 1544	
		ピーク温度: PA9T,LCP ⇒ 260°CMAX, 10sMAX.	
		$: \underline{PA46} \Rightarrow 250^{\circ}\underline{CMAX}, 10s\underline{MAX}.$	
		(Peak temperature)	•
			·
		(30s)	
		230°CMIN.	
		(90s)	
		•	
		(予熱 150~180℃)	
		(pre-heat: from 150 to 180°C)	
		温度は製品上面の温度とする。	
		The temperature shall be measured on the surface of the	
		product.	
		(2) 手半田の場合 In case of manual soldering. 半田鏝温度/temperature : 350℃MAX.	
		中田政価及/temperature . 550 CMAX. 時間/time : 3±0.5s.	
		基板厚/thickness of PCB : 1.6mm	
		型似序/thickness of PUB ∶ 1.6mm	

6-1. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

6-2.保管条件

温度-10~+40℃、湿度 75%RH 以下の相対湿度で 保管してください。

7.使用上の注意

・嵌合について

挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合して下さい。

・接続方法について

コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。 使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板を ビスにて確実に固定して下さい。

コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s²以下とする事。

(共振振動が加わらない事。)

6-1. Term of a guarantee

1 year from delivery day.

6-2.Storage condition

Shall be storage in the house at -10 \sim +40 $^{\circ}$ C,75%RH MAX.

7.Attention of using connector

· Mating of connector

When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly .

Connect of connector

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.

Acceleration of connector: 43.12m/s2 or less

(The connector shall not be added to resonance acceleration.)

No. IS-10109A 来歷/REV. 2 頁/Page 4/6

7.使用上の注意(前ページからのつづき)

 キャップはブリスタが発生する可能性がございますが性能上 問題はございません。製品を逆さにし、リフロー工程を行うと キャップが脱落する恐れがありますので、ご確認の上ご使用願い ます。

一度取り外したキャップは使用しないでください。

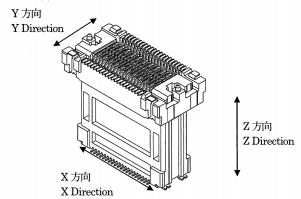
8. ウィスカについて

ウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

9. 可動量

本仕様書の適用プラグ/ソケットの嵌合において、下記の 可動量を保証する。

(1)X 方向可動量/X Direction : ±0.5mm (2)Y 方向可動量/Y Direction : ±0.5mm (3)Z 方向可動量/Z Direction : ±0.5mm



7.Attention of using connector(A continuance from the previous page

•This cap has the possibility of blister but this product has no problem of performance.

When it invert this product and do reflow process, this product has the possibility of fall of cap. Use it after confirmation.

· Please do not use once the removed cap.

8.For whisker

Applicable product has effect to suppress the occurrence of whisker. However, it is not a product that guarantees that there is no occurrence of whisker

9.Floating range

To guarantee the floating range of the following.

 $\begin{array}{ll} \text{(1)X Direction} & : \pm 0.5 \text{mm} \\ \text{(2)Y Direction} & : \pm 0.5 \text{mm} \\ \text{(3)Z Direction} & : \pm 0.5 \text{mm} \\ \end{array}$

B to B 可動コネクタ

Board to Board Connector

取り扱い説明書

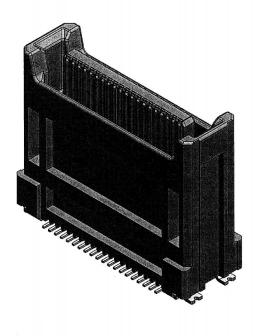
Manual

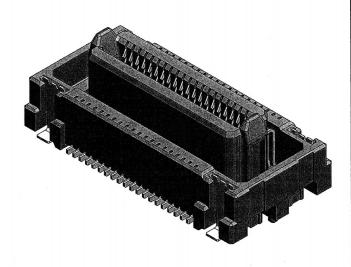
適用製品:10109 シリーズ

0.635mm ピッチ B to B 可動コネクタ

Application product: 10109 series

0.635mm pitch Board to Board Connector





《取り扱い方法》 Handling method

嵌合について / Mating of connector

- ・斜め嵌合やこじる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。
- When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・誘い込み時の角度は図 1~図 2 になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。 Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle. (誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)
- (Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate. ・位置決め後、モールドどうしがゆるく嵌まるまで嵌合して下さい。
- After locate, please mate connector where the molds fit loosely.
- ・嵌合時の許容角度は図3~図4になりますので、記載角度以下で使用してください。
- Please mate it below the angle of the figure 3, 4.
- ・嵌合時の回転許容角度は図 5 になりますので、記載回転角度以下で使用してください。 Please mate it below the rotation angle of the figure 5
 - ・下図のモデル形状は参考とします(現物と異なる場合があります) It refers to a fig. (It differs from a actual connector.)

